

Digitalelektronisches Praktikum

Versuch 3

Moritz Breipohl
mbreipohl@techfak.uni-bielefeld.de

Markus Rothgänger
mrothgaenger@techfak.uni-bielefeld.de

Gruppe 5

Tutor: Lukas Schmidt, Robin Ewers

7. Juni 2018

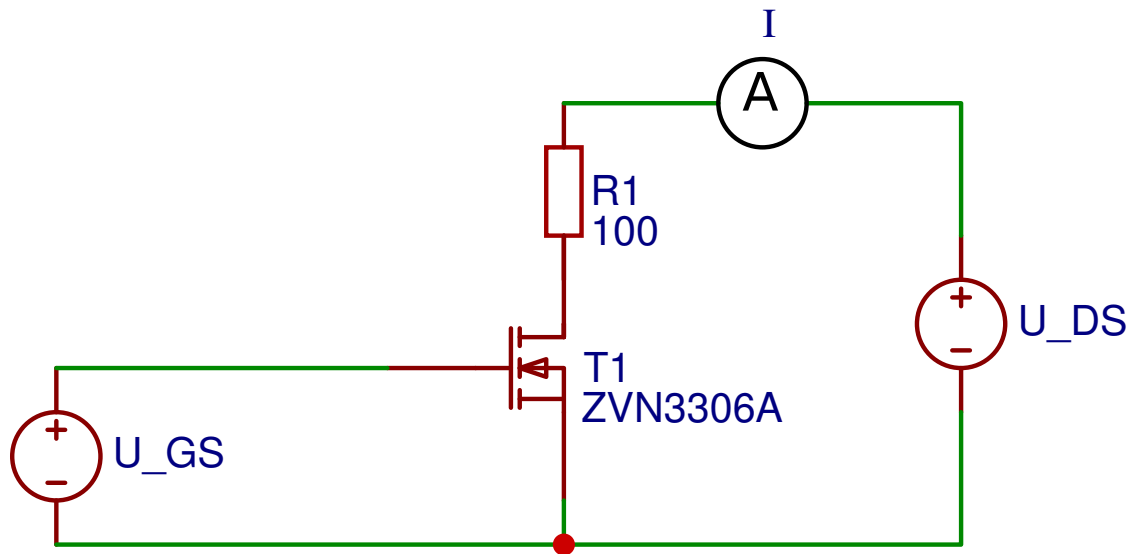


Abbildung 1: Versuchsaufbau

Versuchsaufbau

Aufgabe

Ziel des Versuches war es, MOS-Transistoren zu untersuchen, indem für einen Typ (N-MOS) dessen Eingangs- und Ausgangskennlinie erfasst wurde. Dabei war der Unterschied von N-MOS zu P-MOS Transistoren herauszustellen.

Erwartung

Es ist zu erwarten, dass durch Regulierung der Gate-Source-Spannung der Stromfluss zwischen Drain und Source beeinflussbar ist.

Aufbau

Das erste Netzteil wurde am Transistor mit dem Gate-Source-Eingang verbunden und die Spannung zur Feststellung der Eingangskennlinie schrittweise erhöht. Am Drain-Source Eingang wurde ein weiteres Netzteil angeschlossen, an welchem die Spannung zur Festlegung der Ausgangskennlinie schrittweise erhöht wurde. Am jeweils anderen Netzteil wurde die Spannung konstant gelassen und ggf. nachgeregelt. Im Drain-Source Schaltkreis wurde ein Widerstand und das Amperemeter in Reihe geschaltet. Der Aufbau ist in Abbildung 1 zu sehen.

Verwendete Bauteile

Multimeter, N-MOS Transistor ZVN3306A, 100Ω Widerstand, zwei Netzteile mit begrenztem Strom von 0.1A.

Durchführung

Im ersten Versuchsteil sollte die Eingangskennlinie des Transistors (hier N-MOS) bestimmt werden. Dazu wurde die Drain-Source Spannung konstant gehalten und die Gate-Source Spannung schrittweise erhöht während der Strom im Drain-Source Schaltkreis gemessen wurde. Beendet wurde die Messung, konnte keine signifikante Veränderung des Stroms festgestellt werden. Im zweiten Teil wurde die Ausgangskennlinie erfasst, indem die Gate-Source Spannung konstant gehalten wurde, während die Drain-Source Spannung schrittweise erhöht wurde. Der Versuch wurde für zwei verschiedene Gate-Source Spannungen durchgeführt. In beiden Teilen war mit jeder Spannungsveränderung darauf zu achten, dass die konstante Spannung gegebenenfalls nachjustiert werden musste.

Messergebnisse

Zur Bestimmung der Eingangskennlinie wurde die Drain-Source Spannung auf $U_{DS} = 3V$ geregelt. Für niedrige Spannungen im Gate-Source Kreis war kein Stromfluss zu erkennen, daher wurden die Messergebnisse zwischen $U_{GS} = 0.2V$ und $U_{GS} = 1.9V$ vernachlässigt. Hier ist ein Stromfluss von $I = 0mA$ anzunehmen. Die Vollständigen Messergebnisse der Eingangskennlinie sind in Tabelle 1 zu finden. Die Daten sind graphisch in Abbildung 2 dargestellt.

$U_{GS}[V]$	$I[mA]$
0	0
0.1	0
0.2	0
1.9	0.241
2.0	0.67
2.1	1.518
2.2	3.054
2.3	5.162
2.4	7.765
2.5	10.96
2.6	14.28
2.7	17.83
2.8	21.37
2.9	23.34
3.0	24.1
3.1	24.5
3.2	24.72

Tabelle 1: Messung der Eingangskennlinie

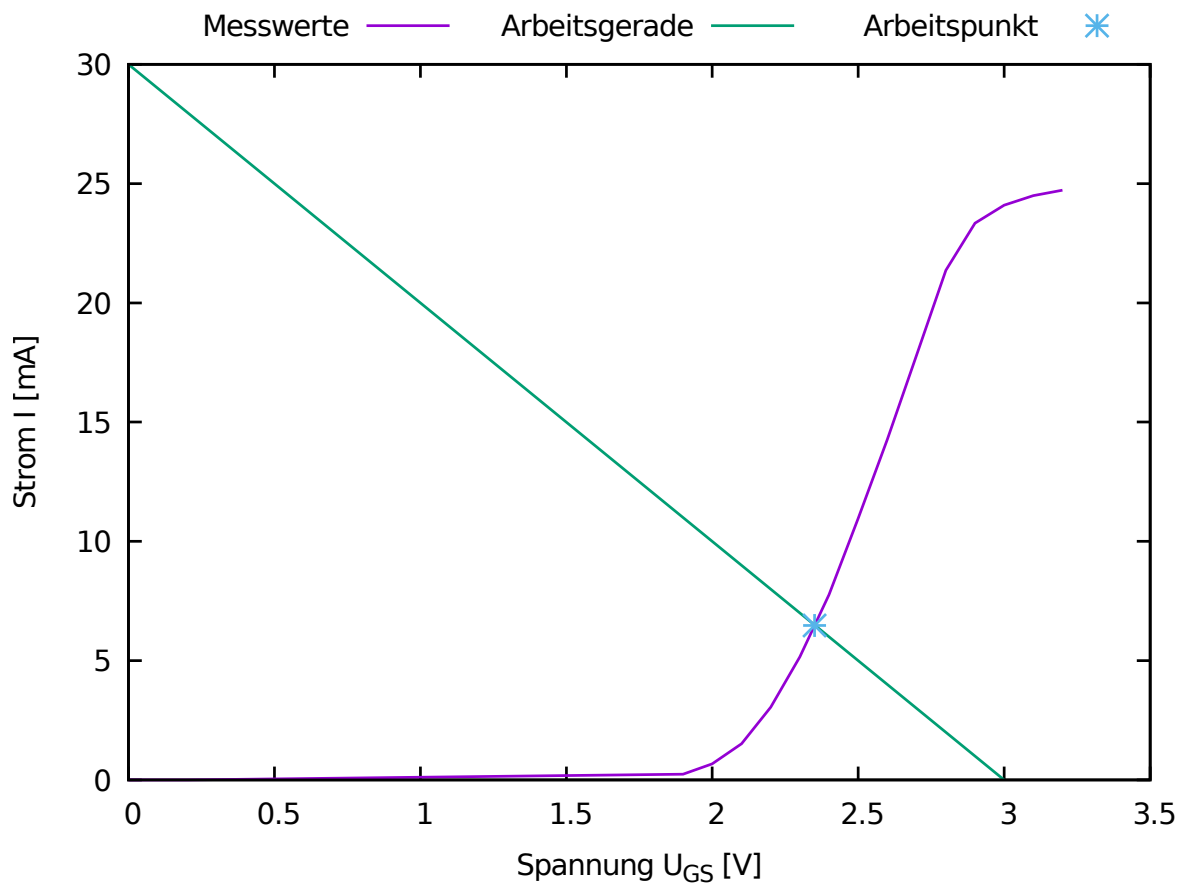
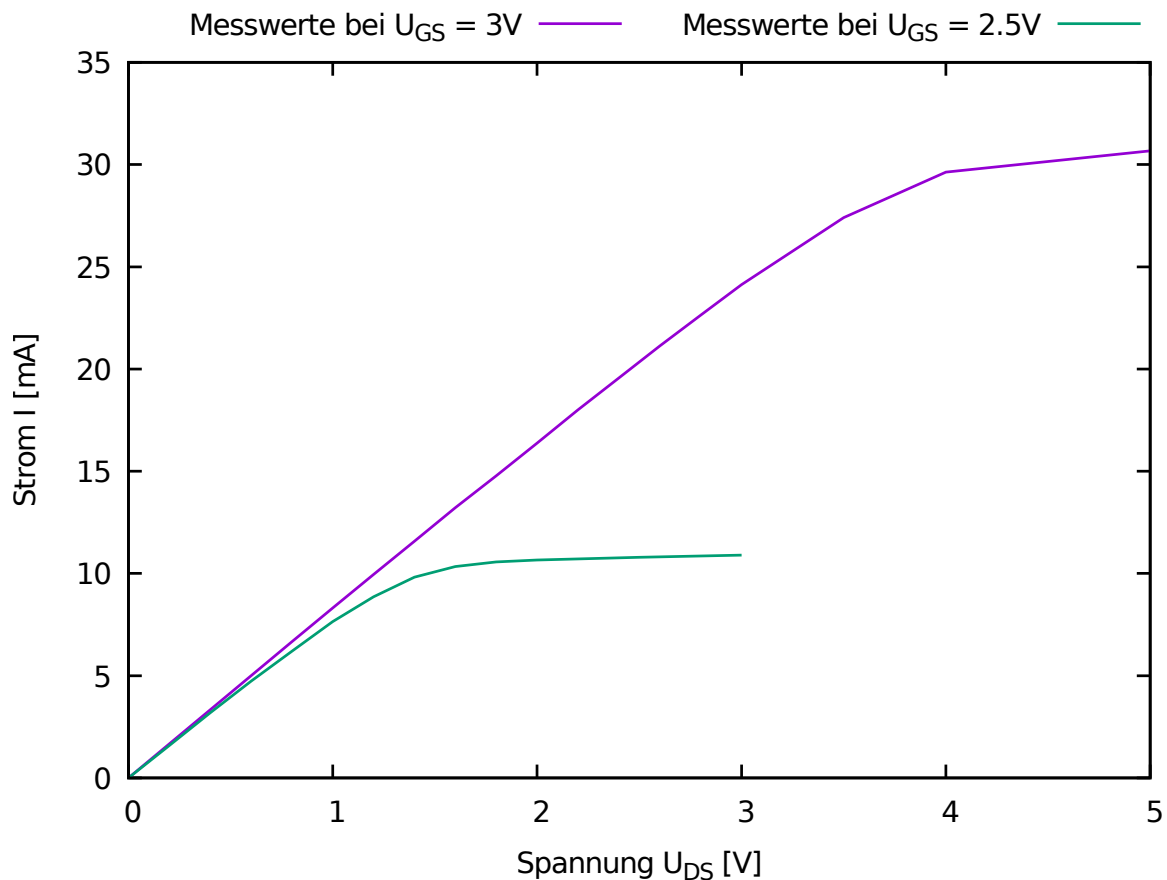


Abbildung 2: Eingangskennlinie mit $U_{DS} = 3V$

**Abbildung 3:** Ausgangskennlinien

Zur Bestimmung der Ausgangskennlinie wurde die Gate-Source Spannung auf $U_{GS} = 3V$ im ersten, und auf $U_{GS} = 2.5V$ im zweiten Durchgang geregelt. Die Messwerte sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 zu finden und in Abbildung 3 grafisch aufbereitet.

Beobachtungen

Äuffällig war beim Bestimmen der Eingangskennlinie der rasche Anstieg des Stromes, sobald die Gate-Source Spannung eine gewisse Schwelle erreicht hatte. Im Fall der Ausgangskennlinie ist zu bemerken, dass die Höhe, auf die sich der Strom bei höherem U_{DS} einpendelt, scheinbar von der konstant gehaltenen Spannung U_{GS} abhängt.

Auswertung

Wie sich an Abbildung 2 erkennen lässt, liegt die Schwellspannung der Diode bei $U_{GS} = 1.8V$. Im Bereich zwischen $1.8V$ und $3.2V$ lässt sich der Triodenbereich erkennen, in welchem wir einen exponentiellen Anstieg der Leitfähigkeit feststellen können. Ab $3.2V$ befindet sich die Diode dann im Sättigungsbereich. Der Arbeitspunkt liegt im Schnitt der Kennlinie unter der Arbeitsgeraden, also an der Stelle auf der Kennlinie, welche mit dem anhängenden Verbraucher übereinstimmt. Daraus lässt sich ablesen, welche Spannung nötig ist, um diesen Verbraucher zu versorgen.

$U_{DS}[V]$	$I[mA]$	$U_{DS}[V]$	$I[mA]$
0.0	0.0	0.0	0.0
0.2	1.59	0.2	1.666
0.4	3.178	0.4	3.334
0.6	4.729	0.6	5.0
0.8	6.193	0.8	6.656
1.0	7.644	1.0	8.314
1.2	8.857	1.2	9.949
1.4	9.821	1.4	11.58
1.6	10.34	1.6	13.22
1.8	10.56	1.8	14.78
2.0	10.66	2.0	16.38
2.5	10.79	2.2	18.0
3.0	10.90	2.4	19.56
		2.6	21.13
		2.8	22.64
		3.0	24.13
		3.5	27.41
		4.0	29.63
		5.0	30.67

Tabelle 2: Messung der Ausgangskennlinie bei $U_{GS} = 3V$

Tabelle 3: Messung der Ausgangskennlinie bei $U_{GS} = 2.5V$

In Abbildung 3 sehen wir zwei Ausgangskurven über der Drain-Source-Spannung, einmal bei festgehaltener Gate-Source-Spannung von $2.5V$ (a) und einmal $3V$ (b). In beiden Konfigurationen lässt sich der Graph in zwei Bereiche einteilen. Der Triodenbereich startet bei beiden Graphen bei $U_{DS} = 0V$ und endet bei Konfiguration (a) bei ca. $U_{DS} = 1.5V$. Bei Konfiguration (b) ist das Ende der Triodenbereich sehr viel höher mit rund $U_{DS} = 4.5V$. In beiden Fällen startet ab diesem Punkt der Sättigungsbereich. Der größere Bereich im Falle einer Gate-Source Spannung von $3V$ ist dadurch zu erklären, als dass, wie schon in dem ersten Versuchsteil gezeigt, die Leitfähigkeit ab $1.8V$ bis $3.2V$ exponentiell steigt. Damit kann bei einer Gate-Source Spannung von $2.5V$ sehr viel weniger Strom fließen, als bei $3V$.

Funktionsweise Transistoren^[1]

Der ZVN3306A ist ein N-Kanal-Transistor, der ZVP3306A ein P-Kanal Transistor. Daraus ergibt sich folgender wichtiger Unterschied: der N-Kanal-Transistor schaltet bei einer positiven Gate-Source-Spannung (sofern diese die Schwellspannung überwindet), der P-Kanal-Transistor hingegen schaltet nur bei einer negativen Gate-Source-Spannung. Dies ist bedingt durch den inneren Aufbau:

p-Kanal MOSFETs haben als Halbleiter zwischen Drain und Source ein n-dotiertes Metall, welches im Kristall-Gitter an manchen Stellen fünf-wertige Atome an Stelle der vier-wertigen Silicium-Atome besitzt. Dadurch gibt es an diesen Stellen einen Elektronenüberschuss; dieses zusätzliche Elektron ist frei beweglich. Wird jetzt am Bulk eine positive Spannung angelegt, so wird das Elektron zum Bulk hingezogen und es entsteht ein Bereich mit positivem Potenzial am fünf-wertigen Atom. Dieses zieht andere, frei bewegliche Elektronen an und ermöglicht damit eine Ladungsträgerbewegung zwischen Drain und Source durch den Halbleiter.

Für n-Kanal MOSFETS sieht das ganze etwas anders aus. Das Halbleitermaterial ist p-dotiert, es wurden also fünf-wertige Atome in das vier-wertige Silicium gebracht. Der Effekt ist dadurch genau umgekehrt zu dem bei p-Kanal MOSEFETs: es gibt Elektronen-Lücken, die von freien Elektronen gefüllt werden können. Damit aber eine solche Lücke gefüllt wird, muss eine andere freigegeben werden. Dies lässt sich dann auch vereinfacht als bewegliche, positive Ladungsträger betrachten. Legen wir nun eine negative Spannung am Bulk an, so werden diese positiven Ladungsträger aus dem Weg gezogen und ein Stromfluss zwischen Drain und Source durch den Ladungsträger ist möglich.

Literaturverzeichnis

[1] Funktionsweise Transistoren^[1]: https://lernraumplus.uni-bielefeld.de/pluginfile.php/117918/mod_resource/content/2/Skript%20Digitalelektronik%202018.pdf 07.06.2018 10:20